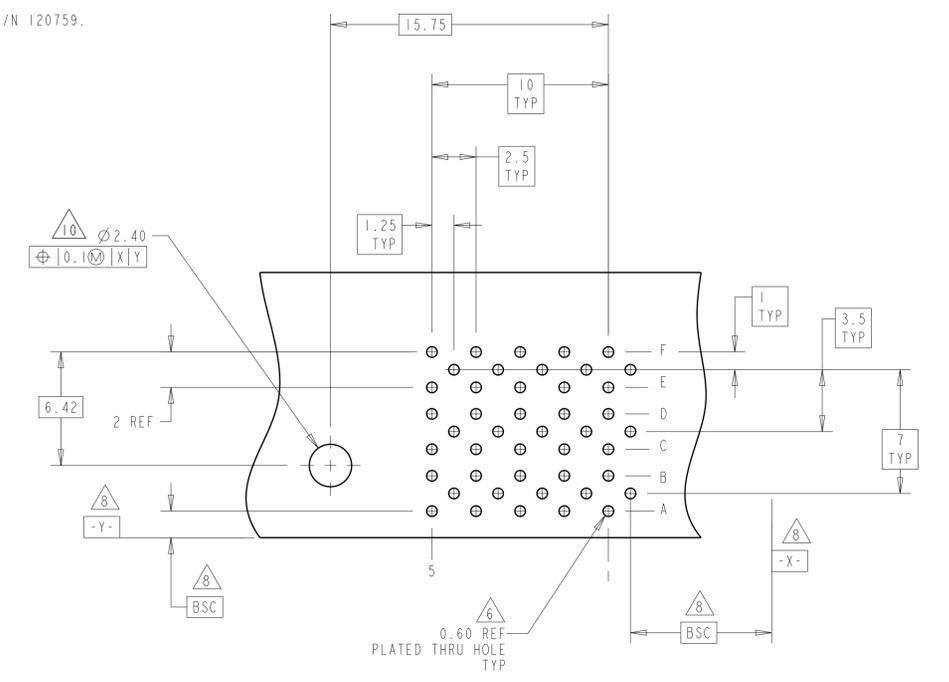
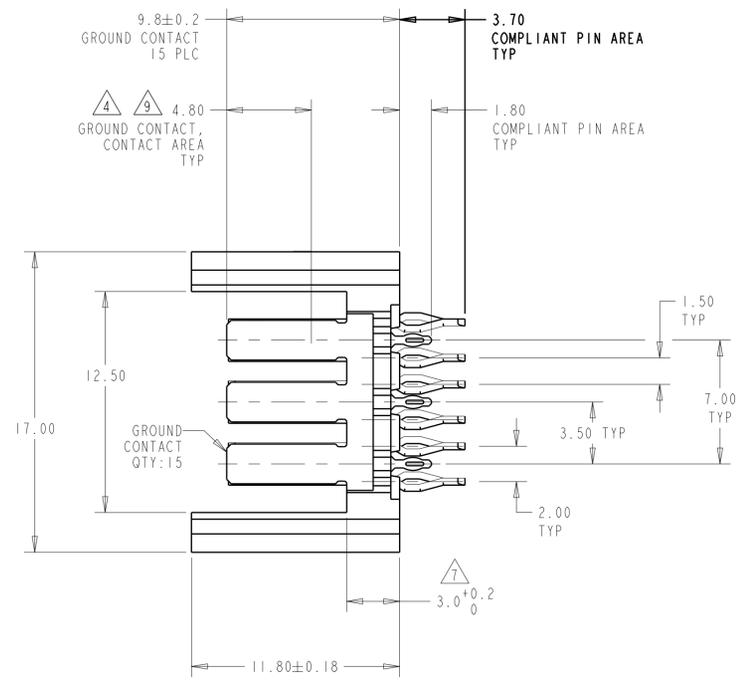
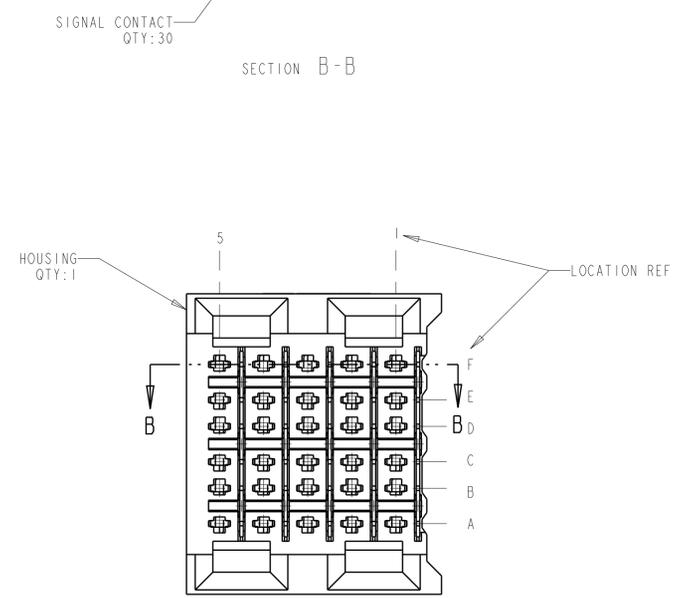
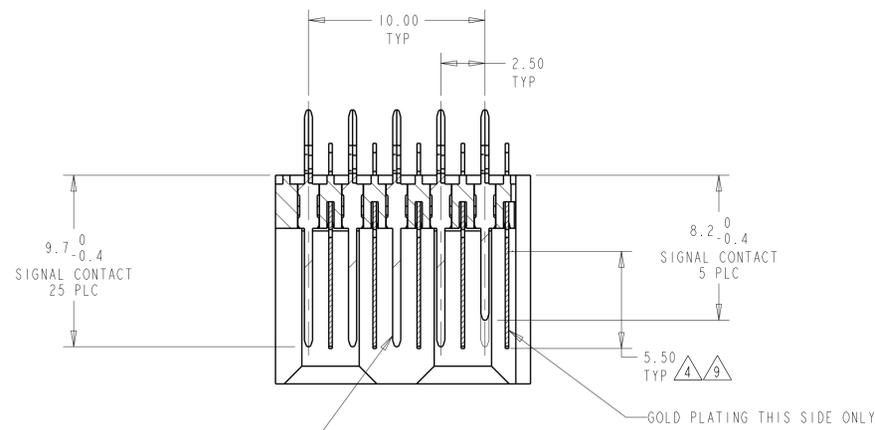
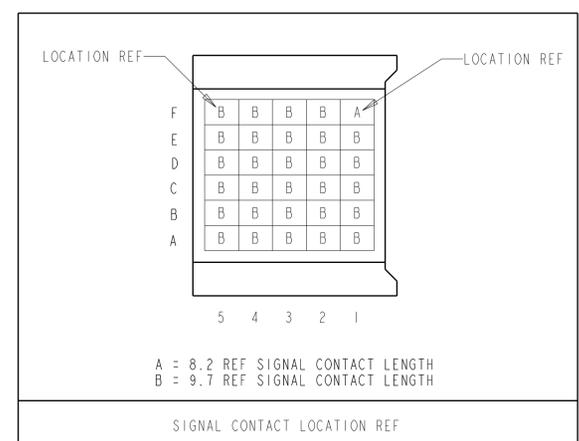
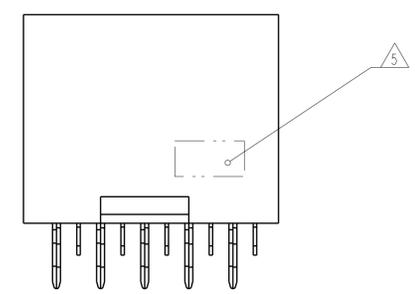


LOC	DIST	REV	DATE	BY	CHK	APPV
AD	00	C	21AUG2012	KH	JE	

- 2 PHOSPHOR BRONZE
- 3 LCP, UL94V-0
- 4 FINISH:
CONTACT MATING AREA MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF
TE CONNECTIVITY PRODUCT SPECIFICATION 108-1957; BASED ON
TELCORDIA GR-1217-CORE, APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.
COMPLIANT PIN AREA: 0.5µm MIN BRIGHT TIN-LEAD OVER BASE PLATING.
- 5 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
- 6 REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13020 FOR
RECOMMENDED PLATED THRU HOLE DIAMETER AND
PLATING THICKNESS.
- 7 APPLICATION SEATING HEIGHT TO PRINTED CIRCUIT BOARD.
- 8 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 9 CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT.
TECHNICAL REFERENCE: GR-1217-CORE, ISSUE 1, NOVEMBER 1995.
- 10 HOLE DIAMETER SHOULD BE 3.10 WHEN USING FEED THROUGH GUIDE PIN P/N 120759.
CLEARANCE FOR M3x0.5 THREAD.



RECOMMENDED
PRINTED CIRCUIT BOARD
LAYOUT
COMPONENT SIDE OF PRINTED CIRCUIT BOARD



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: B. CARBO 26 JUL 2006	ROWS A,B,C,D,E	ROW F: 1	120993-1
DIMENSIONS: mm		CHK: R. PATTERSON 26 JUL 2006	SIGNAL CONTACT TYPE B QTY: 29	SIGNAL CONTACT TYPE A QTY: 1	PART NUMBER
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPV: R. PATTERSON 26 JUL 2006	9.7 LENGTH REF	8.2 LENGTH REF	
MATERIAL HOUSING: 3		PRODUCT SPEC	TE Connectivity		
FINISH: 4		APPLICATION SPEC	HEADER ASSEMBLY, 30 POSITION, SEQUENCED, RIGHT HAND, 6 ROW, Z-PACK HS3		
ANGLES		WEIGHT	SIZE: A1	CAGE CODE: 00779	DRAWING NO: 120993
CONTACTS: 2		SIGNAL CONTACT: 4	SCALE: 5:1	SHEET: 1 OF 1	REV: C

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9